供应双平台微加工系统

产品名称	供应双平台微加工系统
公司名称	无锡拓尔激光技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:无锡拓尔激光技术 波长:355um 扫描速度:12000mm/s
公司地址	无锡市北塘区无锡光电新材料科技园金山四支路9号
联系电话	0510-66663333 18552009020

产品详情

TOL-MC30P2激光微加工体系统主要由UV355nm高的性能水冷超快激光器，花岗岩平台，XY直线电机运动平台，双工作台结构，光路系统，高的精度CCD影像定位系统，运动控制系统，电脑，UV LaserCut切割软件，稳压电源等组成。玩美实现各种复合材料，非金属材料，PCB,FPC的外形切割，轮廓切割，钻孔及复合膜开窗口的超精加工运用。 特点：
1.双工作平台，一面加工，一面取放材料，切割效率很高，较纳秒级产品效率的2-3倍。
2.超快切割加工，直接打断材料分子键，切割断面热变形小，。碳化更少。
3.独特工作台上下双抽尘结构设备，切割面更干净。
4.大理石零零级精度台面，切割产品精度很高。可达微米级精度水平。 领域， TOL-MC30P2激光微加工系统主要应用于碳化硅，透明材料，金属陶瓷，复合材料，非金属材料，PCB,FPC,蓝宝石，单晶玻璃等材料的精密切割，打孔，去表面涂层加工。